



2019年2月25日

各 位

会 社 名 株式会社 東芝
東京都港区芝浦1-1-1
代表者名 代表執行役会長 CEO 車谷 暢昭
(コード番号: 6502 東、名)
問合せ先 執行役常務 長谷川 直人
Tel 03-3457-2100

当社グループにおける部品材料事業の組織再編に伴う
同事業の会社分割（簡易吸収分割）による当社完全子会社への分割承継に関するお知らせ

当社は、当社グループにおける部品材料事業の組織再編に伴い、本日、同事業を営む当社事業部門及び当社子会社株式を、会社分割により2019年4月1日を効力発生日（予定）として当社完全子会社に承継（以下、「本会社分割」）させることを決定し、吸収分割契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本会社分割は、当社の完全子会社を承継会社とする簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本会社分割の目的

当社は、2018年11月8日に公表しました「東芝 Next プラン」にて、事業運営体制の強化、意思決定の迅速化を目的として、「東芝 Next プラン」実行に向けた組織の見直しを行う旨、お知らせいたしました。当社は新規事業推進室を新設するとともに、現在、各分社会社による事業部の再編・集約に向けた作業等を行っておりますが、この一環として実施します部品材料事業の組織再編につきまして、本日、当社光触媒事業を当社子会社である東芝マテリアル株式会社（以下、「TMAT」）に会社分割により承継させ、併せて、光触媒事業承継後のTMATの株式及び東芝ホクト電子株式会社（以下、「THD」）の株式を東芝デバイス&ストレージ株式会社（以下、「TDSC」）に会社分割により承継させることを決定し、吸収分割契約を締結しました。なお、いずれも2019年4月1日の効力発生を予定しております。

（注）光触媒とは、光に反応して酸化力が生じ、接触した有機物などを分解する機能をもった物質のことで、当社の光触媒は酸化タングステンを原料とし、紫外線だけでなく室内光にも反応して効果を発揮することが特徴です。

2. 本会社分割の要旨

（1）本会社分割の日程（注）

本会社分割の決定日	2019年2月25日
吸収分割契約締結日	2019年2月25日
分割承継の効力発生日	2019年4月1日（予定）

(注) 本会社分割は、当社においては会社法第 784 条第 2 項に定める簡易吸収分割に該当するため、吸収分割契約の承認に関する株主総会を開催いたしません。

(2) 本会社分割の方式

当社を分割会社とし、TMAT 及び TDSC を承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割に際して、TMAT は普通株式 400 株を、TDSC は普通株式 1,000 株を、各々発行し、そのすべてを承継対象権利義務に代わり、当社に交付します。

(4) 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による TMAT 及び TDSC の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本会社分割に関する資産、負債及び契約上の地位等の権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継します。

なお、TMAT 及び TDSC による債務の承継は、重疊的債務引受の方法によるものとします。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割において、TMAT 及び TDSC が負担すべき債務の履行の見込みに問題もないと判断しております。

3. 本会社分割の当事会社の概要

TMAT

	分割会社	承継会社(TMAT)
(1)名称	株式会社東芝	東芝マテリアル株式会社
(2)所在地	東京都港区芝浦一丁目1番1号	神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地（株式会社東芝 横浜事業所内）
(3)代表者の役職・氏名	代表執行役会長 CEO 車谷 暢昭	代表取締役社長 青木 克明
(4)事業内容	以下領域にて傘下分会社を通じて事業運営：エネルギーシステムソリューション、インフラシステムソリューション、ストレージ&デバイスソリューション、インダストリアル ICT ソリューション	ファインセラミックス、蛍光材料応用製品、高純度金属、磁性材料部品、タングステン・モリブデン、特殊金属材料などの部品・材料の開発、製造、販売
(5)資本金	200,044 百万円	480 百万円
(6)設立年月日	1904 年 6 月 25 日	2003 年 10 月 1 日
(7)発行済株式数	5 億 8,600 万株	9,600 株
(8)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9)従業員数	141,256 人(連結)	386 人(単独)
(10)主要取引銀行	(株)三井住友銀行 (株)みずほ銀行	(株)三井住友銀行

	三井住友信託銀行(株) (株)三菱 UFJ 銀行	
(11)大株主及び持株比率	GOLDMAN, SACHS & CO. REG 14.6% GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 6.9% ECM MF 4.9% CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC SPCL. FOR EXCL. BEN 3.3% MSCO CUSTOMER SECURITIES 2.6% KING STREET CAPITAL MASTER FUND, LTD 2.3%	(株)東芝 100.0%
(12)直前事業年度の財政状 態及び経営成績		
純資産	1,010,734 百万円(連結)	1,989 百万円
総資産	4,458,211 百万円(連結)	10,970 百万円
1株当たり株主資本	1,201.78 円(連結)	207,282.46 円
売上高	3,947,596 百万円(連結)	15,638 百万円
営業利益	86,184 百万円(連結)	1,060 百万円
経常利益	—	958 百万円
当社株主に帰属する 当期純利益	804,011 百万円(連結)	589 百万円
1株当たり当社株主に 帰属する当期純利益	1,628.88 円(連結)	61,380.19 円

(注1) 従業員数並びに大株主及び持株比率は2018年3月31日現在の状況です。

(注2) 分割会社の財政状態及び経営成績は、2018年3月期の米国基準によるものです。

(注3) 承継会社の財政状態及び経営成績は、2018年3月期の日本基準によるものです。

当社株主に帰属する当期純利益及び1株当たり当社株主に帰属する当期純利益に記載しています数値は、それぞれ当期純利益及び1株当たり当期純利益となります。

(注4) 分割会社の営業利益は会計基準の変更を反映させた組替後の数値で記載しています。

(注5) 分割会社は、2018年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行いました。分割会社の1株当たり株主資本及び1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は期首に当該株式併合が行われたと仮定し算定しています。

TDSC

	分割会社	承継会社(TDSC)
(1)名称	株式会社東芝	東芝デバイス&ストレージ株式会社
(2)所在地	東京都港区芝浦一丁目1番1号	東京都港区芝浦一丁目1番1号
(3)代表者の役職・氏名	代表執行役会長 CEO 車谷 暢昭	代表取締役社長 福地 浩志
(4)事業内容	以下領域にて傘下分社会社を通じて事業運営：エネルギーシステムソリューション、インフラシステムソリューション、ストレージ&デバイスソリューション、インダストリアルICTソリューション	ディスクリット半導体、システムLSI、HDD及び関連製品の開発・製造・販売事業及びその関連事業

(5) 資本金	200,044 百万円	100 億円
(6) 設立年月日	1904 年 6 月 25 日	2017 年 4 月 27 日
(7) 発行済株式数	5 億 8,600 万株	3,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 従業員数	141,256 人(連結) (2018 年 3 月 31 日現在)	22,300 人(連結) (2018 年 6 月 30 日現在)
(10) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行 (株)みずほ銀行 三井住友信託銀行(株) (株)三菱 UFJ 銀行	(株)三井住友銀行 (株)みずほ銀行 (株)りそな銀行 (株)横浜銀行
(11) 大株主及び持株比率	GOLDMAN, SACHS & CO. REG 14.6% GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 6.9% ECM MF 4.9% CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC SPCL. FOR EXCL. BEN 3.3% MSCO CUSTOMER SECURITIES 2.6% KING STREET CAPITAL MASTER FUND, LTD 2.3%	(株)東芝 100.0%
(12) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
純資産	1,010,734 百万円(連結)	90,409 百万円
総資産	4,458,211 百万円(連結)	340,006 百万円
1 株当たり株主資本	1,201.78 円(連結)	36,169,600.00 円
売上高	3,947,596 百万円(連結)	546,679 百万円
営業利益	86,184 百万円(連結)	18,982 百万円
経常利益	—	38,660 百万円
当社株主に帰属する 当期純利益	804,011 百万円(連結)	18,624 百万円
1 株当たり当社株主に 帰属する当期純利益	1,628.88 円(連結)	7,449,870.76 円

(注1) 大株主及び持株比率は 2018 年 3 月 31 日現在の状況です。

(注2) 分割会社の財政状態及び経営成績は、2018 年 3 月期の米国基準によるものです。

(注3) 承継会社の財政状態及び経営成績は、2018 年 3 月期の日本基準によるものです。
当社株主に帰属する当期純利益及び 1 株当たり当社株主に帰属する当期純利益に記載しています数値は、それぞれ当期純利益及び 1 株当たり当期純利益となります。

(注4) 分割会社の営業利益は会計基準の変更を反映させた組替後の数値で記載しています。

(注5) 分割会社は、2018 年 10 月 1 日付で、普通株式 10 株につき 1 株の割合で株式併合を行いました。分割会社の 1 株当たり株主資本及び 1 株当たり当社株主に帰属する当期純利益は期首に当該株式併合が行われたと仮定し算定しています。

4. 分割又は承継する部門の概要

(1) 分割又は承継する部門の事業内容

① 光触媒事業

光触媒の開発・製造・販売事業

②子会社株式

東芝マテリアル株式会社(TMAT)株式 (100%)
東芝ホクト電子株式会社(THD)株式 (86.69%)

(参考)

東芝ホクト電子株式会社 (THD) の概要

会社名 : 東芝ホクト電子株式会社
所在地 : 北海道旭川市南五条通二十三丁目 1975 番地
代表者の役職・氏名 : 代表取締役社長 村川 典男
事業内容 : マグネトロン、サーマルプリントヘッド、
航空機用カラーディスプレイ管、
フレキシブルプリント配線板などの製造販売
売上高 : 14,767 百万円 (2018 年 3 月期、連結)
資本金 : 988 百万円 (2018 年 3 月 31 日)
(当社 86.69%、東芝保険サービス株式会社 8.49%、
その他計 4.82%)

(2) 分割又は承継する部門の経営成績

売上高 305 億円、営業利益 11 億円 (2018 年 3 月期、連結)

(3) 分割又は承継する部門の資産、負債の項目及び金額 (2018 年 12 月 31 日時点)

資産		負債	
項目	帳簿価額 (億円)	項目	帳簿価額 (億円)
流動資産	0.2	流動負債	0.0
固定資産	43.0	固定負債	0.0
合計	43.2	合計	0.0

なお、上記に記載されている項目及び帳簿価額は、2018 年 12 月 31 日現在の金額に基づく見込額であり、実際に分割される金額は上記と異なることがあります。

5. 本会社分割後の分割会社の状況

分割会社である当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

6. 本会社分割後の承継会社の状況

承継会社である TMAT 及び TDSC の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

7. 今後の見通し

本会社分割は、当社及び当社の完全子会社を当事者とするものであるため、本会社分割自体が当社の連結業績に与える影響はありません。

以上